Exynos 4412的GPIO

5

● Exynos 4412处理器总览

● **GPIO**接口

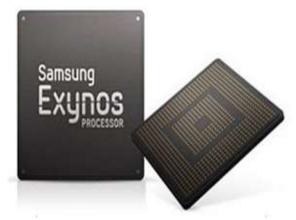
● GPIO应用实例





5.1 Exynos 4412处理器

Exynos 4412是三星公司推出的一款基于Cortex-A9的 RSIC架构的性价比高、功耗低、性能优越的32位处理器。 Exynos 4412的内存系统中有专用DRAM端口和静态存储器端口。其中的DRAM端口支持DDR2、LPDDR2和DDR3,静态存储器端口支持FlexOneNAND、NOR Flash和ROM型的外部存储器。





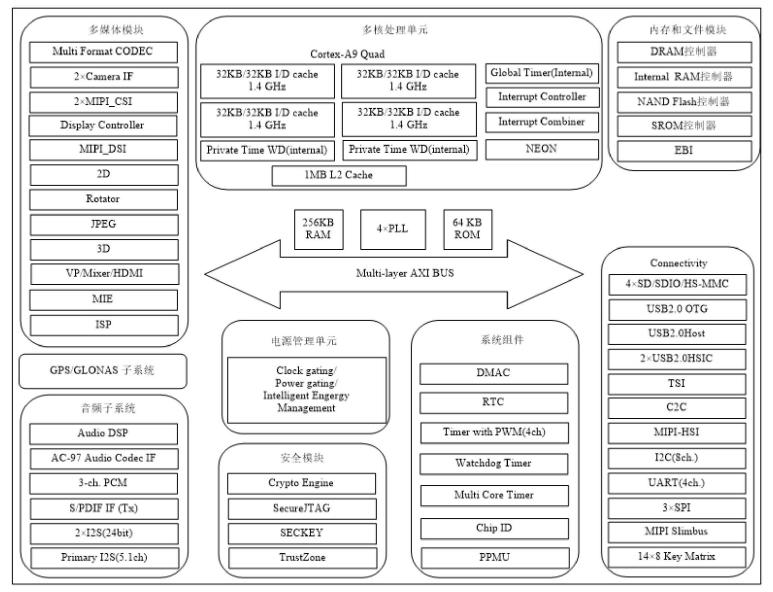


5.2 GPIO接口

5.2.1 GPIO总览

三星Exynos 4412共有304个GPIO,分为GPAO、GPA1、GPB、GPCO、GPC1等共37组,可以通过设置寄存器来确定某个引脚用于输入、输出还是其他特殊功能,比如可以设置GPCO、GPC1作为一般的输入引脚、输出引脚,或者用于AC97、SPDIF、I²C、SPI口。

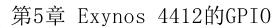




- 4/30页 -

图5.2 Exynos 4412处理器的系统架构和片上硬件资源

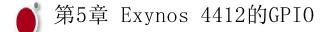
《第五章》





37组GPIO分类如下:

- (1) GPAO(8个), GPA1(6个): 共14个I/O口, 用于3×UART(带流控制)和1×UART(不带流控制), 或2×I²C;
- (2) GPB: 共8个I/O口,用于2×SPI或2×I²C或IEM;
- (3) GPC0(5个), GPC1(5个): 共10个I/O口, 用于2×I²S或
- 2×PCM或AC97、S/PDIF、I²C或SPI;
- (4) GPD0(4个), GPD1(4个): 共8个I/O口, 用于PWM、
- 2×I²C或LCD I/F、MIPI;
- (5) GPF0(8个),GPF1(8个),GPF2(8个),GPF3(6个): 共30个 I/O口,用于LCD I/F;



- (6) GPJ0(8个), GPJ1(5个): 共13个I/O口, 用于CAM I/F;
- (7) GPK0(7个),GPK1(7个),GPK2(7个),GPK3(7个): 共28个 I/O口,用于4×MMC (4-bit MMC)或2×MMC (8-bit MMC),或GPS debugging I/F;
- (8) GPL0(7个), GPL1(2个): 共9个I/O口, 用于GPS I/F;
- (9) GPL2: 共8个I/O口,用于GPS debugging I/F或Key pad I/F;
- (10) GPM0(8个), GPM1(7个), GPM2(5个), GPM3(8个),
- GPM4(8个): 共36个I/O口,用于CAM I/F或TS I/F、HIS或Trace

I/F;

- (11) GPX0(8个),GPX1(8个),GPX2(8个),GPX3(8个): 共32个
- I/O口,用于External wake-up或Key pad I/F。



5.2.2 GPIO引脚的配置

在对GPIO引脚配置的时候,一般采用的方法都是对相 应的寄存器的值进行配置,从而达到目的。例如,当配置 成输入引脚时,可以通过读取某个寄存器来确定引脚的电 平是高还是低: 当配置成输出引脚时,可以通过写入某个 寄存器来让这个引脚输出高或低电平。对于其他特殊功能, 则需要有另外的寄存器来配置和控制这些特殊功能。常用 的寄存器有GPxxCON寄存器、GPxxDAT寄存器和 GPxxPUD 寄存器等等。



- ◆ GPxxCON寄存器:该类寄存器称为配置寄存器,主要用于 配置引脚的功能。
- ◆ GPxxDAT寄存器:该类寄存器用于读/写引脚。当引脚被设为输入时,读此寄存器可知相应引脚的电平状态;当引脚被设为输出时,写此寄存器相应位可令此引脚输出高电平或低电平。
- ◆ GPxxPUD 寄存器:该类寄存器用于确定是否使用内部上拉/下拉电阻,使用两个位来控制一个引脚:其值为0b00时,相应引脚无内部上拉/下拉电阻;值为0b01时,使用内部下拉电阻;值为0b11时,使用内部上拉电阻;0b10为保留值。





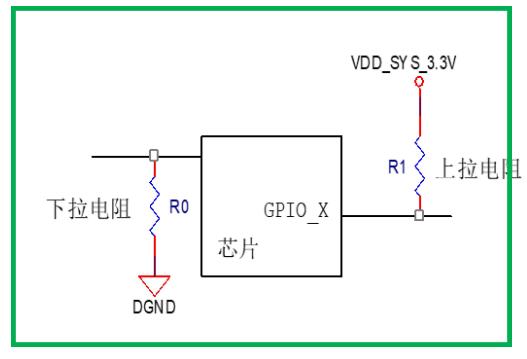


图5.3 上拉电阻和下拉电阻示意图

所谓上拉电阻、下拉电 阻,如图5.3所示。上拉 电阻、下拉电阻的作用 上拉电阻 在于,当GPIO引脚处于 第三态(既不是输出高电 平,也不是输出低电平, 而是呈高阻态,即相当 于没接芯片)时,它的电 平状态由上拉电阻、下 拉电阻确定。



5.2.3 GPIO端口寄存器

GPIO端口寄存器多达476个。每个GPIO口组相关的寄存器一般包括配置寄存器GPxxCON、数据寄存器GPxxDAT、上/下拉电阻寄存器GPxxPUD、引脚驱动能力配置寄存器GPxxDRV、省电模式配置寄存器GPxxCONPDN、低功耗模式下上/下拉电阻寄存器GPxxPUDPDN。接下来以GPAO端口为例,给出GPAO口相关寄存器及配置方法,对其他口组也可以进行类似的配置。



1. GPAO配置寄存器GPAOCON

名 称	位域	类型	功 能 描 述	复位值			
GPA0CON[0]	[3:0]	RW	0x0=Input; 0x1=Output; 0x2=UART_0_RXD; 0x3-0xE=保留; 0xF=EXT_INT1[0]				
GPA0CON[1]	[7:4]	RW	0x0=Input; 0x1=Output; 0x2=UART_0_TXD; 0x3-0xE=保留; 0xF=EXT_INT1[1]	0x00			
GPA0CON[2]	[11:8]	RW	0x0=Input; 0x1=Output; 0x2=UART_0_CTSn; 0x3-0xE=保留; 0xF=EXT_INT1[2]	0x00			
GPA0CON[3]	[15:12]	RW	0x0 = Input; 0x1 = Output; 0x2 = UART_0_RTSn; 0x3 - 0xE = Reserved; 0xF = EXT_INT1[3]				
GPA0CON[4]	[19:16]	RW	0x0=Input; 0x1=Output; 0x2=UART_1_RXD; 0x3-0xE=保留; 0xF=EXT_INT1[4]				
GPA0CON[5]	[23:20]	RW	0x0=Input; 0x1=Output; 0x2=UART_1_TXD; 0x3-0xE=保留; 0xF=EXT_INT1[5]	0x00			
GPA0CON[6]	[27:24]	RW	0x0=Input; 0x1=Output; 0x2=UART_1_CTSn; 0x3=I2C_2_SDA; 0x4-0xE=保留; 0xF=EXT_INT1[6]				
GPA0CON[7]	[31:28]	RW	0x0=Input; 0x1=Output; 0x2=UART_1_RTSn; 0x3=I2C_2_SCL; 0x4-0xE=保留; 0xF=EXT_INT1[7]	0x00			

表5.1 GPAO配置寄存器GPAOCON



2. GPAO数据寄存器GPAODAT

名 称	位域	类型	功能描述	复位值
GPA0DAT[7:0]	[7:0]	RWX	当配置成输入引脚时,相应的位是引脚的状态(高/低电平);当配置成输出引脚时,引脚的状态(高/低电平)是相应位的值;当配置成其他功能时,读到的是不确定的值	0x00

表5.2 GPAO数据寄存器GPAODAT



3. GPAO上/下拉电阻寄存器GPAOPUD

名称	位域	类型	功能描述	复位值
GPA0PUD[n]	$[2n+1:2n] n = 0 \sim 7$	I RW	0x0 = 禁止启用上/下拉电阻; 0x1 = 启用下拉电阻; 0x2 = 保留; 0x3 = 启用上拉电阻	0x5555

表5.3 GPAO上/下拉电阻寄存器GPAOPUD

4. GPAO引脚驱动能力配置寄存器GPAODRV

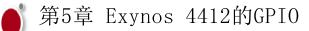
名称	位域	类型	功能描述	复位值
GPA0DRV[n]	[2n+1:2n] n=0~7	RW	0x0 = 1x; $0x2 = 2x$; $0x1 = 3x$; $0x3 = 4x$	0x000000

表5.4 GPAO驱动寄存器GPAODRV

5. GPAO的省电模式配置寄存器GPAOCONPDN

名称	位域	类型	功能描述	复位值
GPA0PUD[n]	[2n+1:2n] N = 0~7	RW	0x0=Output0; 0x1=Output1; 0x2=Input; 0x3=前一电平状态	0x0000

表5.5 GPAO的省电模式配置寄存器GPAOCONPDN



6. GPAO的省电模式上/下拉电阻寄存器GPAOPUDPDN

名称	位域	类型	功 能 描 述	复位值
GPA0[n]	[2n+1:2n] $n=0\sim7$	RW	0x0=禁止启用上/下拉电阻; 0x1=启用下拉电阻; 0x2=保留; 0x3=启用上拉电阻	0x00

表5.6 GPAO的省电模式上/下拉电阻寄存器GPAOPUDPDN





5.3 GPIO应用

本书设计的开发平台和编译环境如下:

电路连接:各例程中用到的电路源自三星公司的评估板, 并根据需要进行了修改。

● 代码编译环境: UltraEdit。

● 宿主机: VMWare和Fedora 9。

● 编译工具: arm-linux-gcc4.5.1。



5.3.1 电路连接

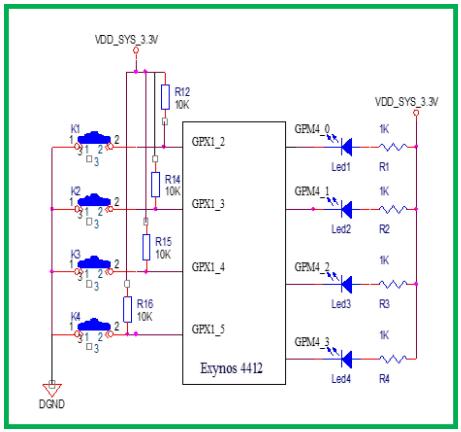


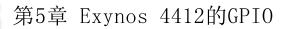
图5.4 按键和LED电路图



任务介绍:

GPM4_0~GPM4_3分别控制四个LED的状态,当这4个I/O引脚为高电平时,LED灯熄灭;当I/O引脚为低电平时LED灯点亮。设置的4个按键K1、K2、K3、K4分别连接GPX1_2、GPX1_3、GPX1_4、GPX1_5。要做的工作就是设置GPM4_0~GPM4_3为输出功能,且控制其输出电平高低即可。配置GPX1_2~

GPX1_5为输入功能,并在相应的数据寄存器中得到相应位的电平状态。



5.3.2 实例**1**: 汇编代码点亮LED灯

程序实现的步骤:

第一步:设置GPM4_0~GPM4_3相对应的配置寄存器

GPM4CON,使GPM4_0~GPM4_3四个引脚为输出功能。

第二步:设置其对应的数据寄存器GPM4DAT对应的4个bit

位为0,使GPM4_0~GPM4_3引脚为低电平,4个LED灯全

亮。等待一段时间后将第0位设置为0,其余位设置为1,

这样只有第一个灯亮; 其他三个灯类似,只需将相应的位置

0即可。



代码实现:

bic r1, r1, #0xff00 ; 清除bit[15:8]

bic r1, r1, #0xff ; 清除bit[7:0]

orr r1, r1, #0x1100 ; 设置bit[15:8] 为0b00010001

orr r1, r1, #0x11 ; 设置bit[7:0] 为0b00010001

str r1, [r0] ; 写入GPM4CON



/* 将GPM4DAT低4位设置为低电平,点亮4个LED灯*/

ldr r0, =0x110002E4 ; GPM4DAT的地址是0x110002E4

ldr r1, [r0] ; 读出原值

leds_loop:

bic r1, r1, #0xf ; 清除bit[3:0]为0,此时bit[3:0] = 0000

str r1, [r0] ; 写入GPM4DAT, 4个LED全亮

ldr r2,=0xffffff ; 设定延时时间,在delay子程序中使用

bl delay ; 调用延时子程序delay



/* 将GPM4DAT位0设置为低电平,点亮LED1灯 */

orr r1, r1, #0xe ; 0b1110, 设置bit[0] 为0, 此时bit[3:0] = 1110

str r1, [r0] ; 写入GPM4DAT, LED1亮

ldr r2,=0xffffff



/* 将GPM4DAT位1设置为低电平,点亮LED2灯 */

bic r1, r1, #0x3 ; 清除r1的bit[1:0] 位, 此时bit[3:0] = 1100

orr r1, r1, #1; 设置bit[0]为1,即只有bit[1]为0,此时 bit[3:0] = 1101

str r1, [r0] ; 写入GPM4DAT, LED2亮

ldr r2,=0xffffff



/* 将GPM4DAT位2设置为低电平,点亮LED3灯*/

bic r1, r1, #0x6 ; 清除r1的bit[1] 和bit[2] 位, 此时

bit[3:0] = 1001

orr r1, r1, #2 ; 设置bit[1] 为1, 只有bit[2] 为0, 此时

bit[3:0] = 1011

str r1, [r0] ; 写入GPM4DAT, LED3亮

ldr r2,=0xffffff



/* 将GPM4DAT位3设置为低电平,点亮LED4灯*/

bic r1, r1, #0xc ; 清除r1的bit[3] 和bit[2] 位, 此时

bit[3:0] = 0011

orr r1, r1, #4 ; 设置bit[2] 为1, 只有bit[3] = 0, 此时

bit[3:0] = 0111

str r1, [r0] ; 写入GPM4DAT, LED4亮

ldr r2,=0xffffff



/*将GPM4DAT低4位设置为高电平,熄灭4个LED灯*/

orr r1, r1, #0xf; bit[3:0] = 1111

str r1, [r0] ; 写入GPM4DAT, 4个LED全灭

ldr r2,=0xffffff

bl delay

b leds_loop ; 跳至leds_loop,开始下一次循环

halt_loop:

b halt_loop

delay: ; 跑马灯延时程序

sub r2,r2,#1 ; sub减法

cmp r2,#0x0 ; 将r0与0比较

bne delay ; bne是不相等跳转到delay



程序编译与烧写:

1) 编译。通过FTP或者其他工具将led.s、Makefile、led.lds

三个文件上传到服务器上,输入make命令进行编译,将得

到led.bin文件。

(2) 烧写。将SD卡插入电脑,并让VMware里的Fedora识别

出来,然后执行如下命令:

sudo ./sd_fusing.sh /dev/sdb ../01.led/led.bin



5.3.3 实例2: C语言按键控制LED灯

由于汇编语言可读性较差,如果要实现复杂的功能,最好采用C语言进行编程。在这一节我们用C语言来实现按键对LED灯的控制,按键检测采用轮询方式。一上电,4个LED灯全亮,若某个按键被按下,则对应的LED熄灭(可同时按下多个键)。按键和LED灯的对应关系为: KEY1-LED1,

C语言程序就不在此展开了,具体可见课本中的代码分析。





问题与思考:



- 1. 使用汇编语言,编写按键检测程序。
- 2. 理解本节中的两个简单Makefile文件。
- 3. 将本节实例中的按键和LED电路连接互
- 换,重新编写按键控制LED灯的C语言程序。

